



2020年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2020年1月10日
上場取引所 東

上場会社名 佐鳥電機株式会社
 コード番号 7420 URL https://www.satori.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長兼CEO (氏名) 佐鳥 浩之
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員(経営企画担当) (氏名) 館岡 延彦 (TEL) 03-3452-7183
 四半期報告書提出予定日 2020年1月10日 配当支払開始予定日 2020年2月14日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト、機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2020年5月期第2四半期の連結業績(2019年6月1日~2019年11月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年5月期第2四半期	56,941	△6.2	423	△6.1	413	△32.7	314	△22.8
2019年5月期第2四半期	60,694	7.8	451	17.4	615	45.5	406	22.5

(注) 包括利益 2020年5月期第2四半期 859百万円(534.9%) 2019年5月期第2四半期 135百万円(△87.9%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2020年5月期第2四半期	19.11	—
2019年5月期第2四半期	24.73	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2020年5月期第2四半期	63,855	30,376	47.4
2019年5月期	63,539	29,845	46.8

(参考) 自己資本 2020年5月期第2四半期 30,242百万円 2019年5月期 29,734百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2019年5月期	—	18.00	—	20.00	38.00
2020年5月期	—	18.00			
2020年5月期(予想)			—	20.00	38.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2020年5月期の連結業績予想(2019年6月1日~2020年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	121,000	3.7	900	37.1	700	15.1	700	135.6	42.54

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
 新規 一社(社名) 、 除外 一社(社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2020年5月期2Q	17,946,826株	2019年5月期	17,946,826株
② 期末自己株式数	2020年5月期2Q	1,491,784株	2019年5月期	1,491,784株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2020年5月期2Q	16,455,042株	2019年5月期2Q	16,455,127株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

当社は、2020年1月16日に証券アナリスト、機関投資家向けの四半期決算説明会を開催する予定です。その説明内容(動画)については、当日使用する決算説明資料とともに、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9
(重要な後発事象)	9
3. その他	10
(1) 製品及びサービスごとの情報	10
(2) 地域別売上高	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米中通商問題の長期化による中国経済の減速など海外経済リスクが懸念される中、輸出や生産活動の停滞が続きましたが、全体としては緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような環境の中、当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は調達マネジメント事業等の拡大はあったものの、既存事業の販売減により569億41百万円（前年同期比6.2%減）となりました。利益面につきましては、売上減に伴う売上総利益額の減少ならびに販売費及び一般管理費が増加したため、営業利益は4億23百万円（前年同期比6.1%減）、経常利益は為替差益が為替差損に転じたことにより4億13百万円（前年同期比32.7%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は投資有価証券売却益の計上はあったものの、経常利益の減少により3億14百万円（前年同期比22.8%減）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①デバイスソリューション事業

調達マネジメント事業の拡大はあったものの、事務機器用ハードディスクやデジタルカメラ用半導体、車載向け外資系半導体等の販売減により、売上高は464億87百万円（前年同期比4.7%減）、セグメント利益は3億29百万円（前年同期比12.0%増）となりました。

②システムソリューション事業

工作機械用電子機器や、新聞製作システム用CTP装置等の販売減により、売上高は104億53百万円（前年同期比12.4%減）、セグメント利益は93百万円（前年同期比40.6%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債、純資産の状況

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、638億55百万円（前連結会計年度末635億39百万円）となり、3億15百万円増加いたしました。これは主に、商品及び製品の減少（18億75百万円）はあったものの、受取手形及び売掛金の増加（9億61百万円）、投資その他の資産の増加（10億80百万円）によるものであります。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末における負債は、334億78百万円（前連結会計年度末336億94百万円）となり、2億15百万円減少いたしました。これは主に、流動負債のその他の増加（9億28百万円）はあったものの、支払手形及び買掛金の減少（4億35百万円）、短期借入金の減少（8億42百万円）によるものであります。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産は、303億76百万円（前連結会計年度末298億45百万円）となり、5億30百万円増加いたしました。これは主に、その他有価証券評価差額金の増加（5億3百万円）によるものであります。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末の46.8%から47.4%に増加しました。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて66百万円減少し、75億26百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は14億98百万円（前年同期は89百万円の使用）となりました。

これは主に売上債権の増加による資金の減少はあったものの、たな卸資産の減少により資金が増加したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は3億34百万円（前年同期は63百万円の獲得）となりました。

これは主に投資有価証券の取得により資金が減少したことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は12億48百万円（前年同期比3.0%減）となりました。

これは主に短期借入金の純減少、配当金の支払により資金が減少したことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年5月期の通期連結業績予想につきましては、売上高は米中通商問題の影響等による半導体製造装置や工作機械の生産低迷、中国、欧州での車載市場の減速により、電子部品および電子機器等の販売が当初計画を下回る水準で推移しております。利益面につきましては、売上減に伴う売上総利益額の減少に加え、自社製品であるスイッチ製品の中国での生産委託先が破たんしたことにより、顧客への製品供給力確保の観点から実施した生産委託体制見直しに伴う製造コストの増加が発生いたしました。これらのことを踏まえ、前回（2019年7月12日）公表の予想を修正することといたしました。

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
前回発表予想 (A)	百万円 126,000	百万円 1,250	百万円 900	百万円 700	円 銭 42.54
今回修正予想 (B)	121,000	900	700	700	42.54
増減額 (B - A)	△5,000	△350	△200	0	—
増減率 (%)	△4.0	△28.0	△22.2	0.0	—
(ご参考) 前期実績 (2019年5月期)	116,694	656	608	297	18.05

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,593	7,526
受取手形及び売掛金	31,927	32,889
商品及び製品	13,045	11,169
仕掛品	187	226
原材料及び貯蔵品	459	563
その他	1,150	1,164
貸倒引当金	△1	△1
流動資産合計	54,361	53,539
固定資産		
有形固定資産	3,744	3,835
無形固定資産	2,033	2,000
投資その他の資産		
その他	4,106	5,179
貸倒引当金	△706	△698
投資その他の資産合計	3,399	4,480
固定資産合計	9,178	10,316
資産合計	63,539	63,855
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	16,974	16,538
短期借入金	8,832	7,989
1年内返済予定の長期借入金	1,000	1,000
未払法人税等	320	220
その他	1,469	2,398
流動負債合計	28,597	28,147
固定負債		
社債	1,000	1,000
長期借入金	2,200	2,200
退職給付に係る負債	1,666	1,673
その他	230	458
固定負債合計	5,097	5,331
負債合計	33,694	33,478

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年11月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,611	2,611
資本剰余金	3,615	3,615
利益剰余金	24,525	24,511
自己株式	△1,724	△1,724
株主資本合計	29,028	29,013
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	855	1,358
繰延ヘッジ損益	△0	△0
土地再評価差額金	58	58
為替換算調整勘定	△207	△188
その他の包括利益累計額合計	706	1,229
非支配株主持分	111	133
純資産合計	29,845	30,376
負債純資産合計	63,539	63,855

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2018年6月1日 至2018年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2019年6月1日 至2019年11月30日)
売上高	60,694	56,941
売上原価	55,698	51,963
売上総利益	4,996	4,977
販売費及び一般管理費	4,545	4,553
営業利益	451	423
営業外収益		
受取利息	2	4
受取配当金	41	40
為替差益	158	—
その他	61	67
営業外収益合計	264	111
営業外費用		
支払利息	78	83
為替差損	—	15
その他	22	22
営業外費用合計	100	121
経常利益	615	413
特別利益		
固定資産売却益	0	—
投資有価証券売却益	—	63
会員権売却益	4	—
特別利益合計	5	63
特別損失		
固定資産除却損	1	1
特別損失合計	1	1
税金等調整前四半期純利益	618	475
法人税、住民税及び事業税	244	185
法人税等調整額	△29	△46
法人税等合計	215	138
四半期純利益	403	336
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△3	22
親会社株主に帰属する四半期純利益	406	314

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2018年6月1日 至2018年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2019年6月1日 至2019年11月30日)
四半期純利益	403	336
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△543	503
繰延ヘッジ損益	0	0
為替換算調整勘定	275	19
その他の包括利益合計	△267	523
四半期包括利益	135	859
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	139	837
非支配株主に係る四半期包括利益	△3	22

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2018年6月1日 至2018年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2019年6月1日 至2019年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	618	475
減価償却費	188	217
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1	△9
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	29	6
受取利息及び受取配当金	△44	△44
支払利息	78	83
投資有価証券売却損益(△は益)	—	△63
会員権売却損益(△は益)	△4	—
売上債権の増減額(△は増加)	△801	△869
たな卸資産の増減額(△は増加)	△126	1,737
仕入債務の増減額(△は減少)	57	△513
未払消費税等の増減額(△は減少)	197	213
その他	△55	553
小計	138	1,788
利息及び配当金の受取額	44	44
利息の支払額	△78	△83
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△194	△250
営業活動によるキャッシュ・フロー	△89	1,498
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△23	△323
投資有価証券の売却による収入	—	99
有形固定資産の取得による支出	△39	△83
有形固定資産の売却による収入	242	—
無形固定資産の取得による支出	△137	△31
その他	20	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	63	△334
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△1,074	△871
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	105	—
配当金の支払額	△295	△329
その他	△22	△48
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,287	△1,248
現金及び現金同等物に係る換算差額	33	17
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,279	△66
現金及び現金同等物の期首残高	7,091	7,593
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,811	7,526

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 前第2四半期連結累計期間(自 2018年6月1日 至 2018年11月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	四半期連結損益 計算書計上額 (注)2
	デバイス ソリューション 事業	システム ソリューション 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	48,763	11,931	60,694	—	60,694
セグメント間の内部売上高 又は振替高	199	73	273	△273	—
計	48,963	12,004	60,968	△273	60,694
セグメント利益	294	156	450	0	451

(注) 1. セグメント利益の調整額0百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第2四半期連結累計期間(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	四半期連結損益 計算書計上額 (注)2
	デバイス ソリューション 事業	システム ソリューション 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	46,487	10,453	56,941	—	56,941
セグメント間の内部売上高 又は振替高	141	52	193	△193	—
計	46,628	10,506	57,134	△193	56,941
セグメント利益	329	93	422	1	423

(注) 1. セグメント利益の調整額1百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

3. その他

(1) 製品及びサービスごとの情報

前第2四半期連結累計期間(自 2018年6月1日 至 2018年11月30日)

(単位:百万円)

	半導体	一般電子部品	電子機器	製品	合計
外部顧客への売上高	19,062	24,757	14,932	1,942	60,694

当第2四半期連結累計期間(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)

(単位:百万円)

	半導体	一般電子部品	電子機器	製品	合計
外部顧客への売上高	17,769	23,389	13,475	2,307	56,941

(2) 地域別売上高

前第2四半期連結累計期間(自 2018年6月1日 至 2018年11月30日)

(単位:百万円)

日本	海外					合計
	中国	台湾	その他アジア	その他	計	
32,399	16,529	2,320	7,079	2,366	28,295	60,694

- (注) 1. 売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2. 「中国」の区分は、香港を含んでおります。

当第2四半期連結累計期間(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)

(単位:百万円)

日本	海外					合計
	中国	台湾	その他アジア	その他	計	
30,251	14,929	1,105	8,332	2,322	26,689	56,941

- (注) 1. 売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2. 「中国」の区分は、香港を含んでおります。